

2013年10月4日

「JAPAN PACK 2013」出展のお知らせ

ナブテスコグループの東洋自動機(株) (本社：東京都港区、社長：松岡 宏和) が 10月15日～18日の3日間、東京ビッグサイトで開催される「JAPAN PACK (日本国際包装機械展)」に出展しますので、お知らせいたします。

「JAPAN PACK (日本国際包装機械展)」は (社) 日本包装機械工業会が主催し、2年に1度、10月に東京で開催されるアジア最大の包装機械を中心とした展示会で、包装機械の最先端テクノロジーが集結します。

当社グループ会社の東洋自動機は毎回出展しており、今回の同展示会へも下記内容にて出展いたします。皆様のご来場を心からお待ちしております。

会 期 : 10月15日(火)～10月18日(金) 10:00～17:00

会 場 : 東京ビッグサイト (東京国際展示場) 東展示棟

会場へのアクセス : りんかい線「国際展示場駅」より徒歩約7分
ゆりかもめ「国際展示場正門駅」より徒歩約3分
<http://www.bigsight.jp/general/access/>

展示会 URL : <http://www.japanpack.jp/>

出 展 ブ ー ス : 東5ホール A5-712

出 展 機 : ①スパウト袋・平/自立袋兼用 充填包装機 TT-10CR-SP
②自動真空包装機 TVP-E4
③自動充填包装機 TT-10CW
その他、参考出展機あり

問い合わせ先 : 東洋自動機株式会社
(営業関係) 東京営業部 中元 (なかもと)
(展示会関係) 企画管理室 最所 (さいしょ)
TEL: 03-5447-2396 (代表) FAX: 03-5447-2691
URL : <http://www.tyj.co.jp/>

以上